

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

## 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他(电话会议)
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2023 年度业绩说明会的全体投资者
时间	2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00 至 17:00
地点	“约调研”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长 吴思远（Wu Siyuan）先生 总经理 朱玺先生 财务负责人（代） 毛一静女士 副总经理兼董事会秘书 陈文娟女士 独立董事 余盛丽女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、请问未来三年的具体战略是什么？如何落实到细节层面呢？能否具体方向细分讲解一下呢？</b></p> <p><b>吴思远（Wu Siyuan）先生：</b>尊敬的投资者，您好！公司专注于专用设备领域，坚持以客户需求为导向，以自主创新研发为动力，以电子热工业务为基石，完成了多款国产化专用设备的自主研发、销售及产品定型。公司未来将继续凝聚资源对主营产品进行研发创新，为相关行业提供高效、高精密度、可靠性强的国产化专用设备，力争成为更多细分领域的“单项冠军”。公司发展战略、经营计划敬请详见公司《2023 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”的相关内容。感谢您的关注和支持！</p> <p><b>2、公司净利润同比减少 55.76%，请问这种大幅度减少的原因是什么？公司采取了哪些措施来应对这一挑战？</b></p> <p><b>陈文娟女士：</b>尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度主要受到外部市场环境的影响，电子装联设备销售收入同比下降；产品定制化程度较高、毛利率相对低的光电显示业务当期营业收入同比大幅增长、营业收入占比提高，致使综合毛利率同比下降 2.42 个百分点。公司加大研发和销售投入，相关费用同比增加；因实施两期员工持股计划、股权激励计划，当期计提股份支</p>

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>付费用 1,128.48 万元，对当期利润成果有直接影响。为此，公司将通过持续的研发创新，进一步提升产品市场竞争力和毛利率水平，同时落实开源节流、精益生产措施，多措并举地提升利润水平、保障主营业务高质量发展。感谢您的关注和支持！</p> <p><b>3、请问电子装联设备、半导体专用设备和光电显示设备，这些产品在 2023 年度的销售和利润贡献情况如何？</b></p> <p><b>毛一静女士：</b>尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度分产品收入、毛利率数据已披露于《2023 年年度报告》，具体为：电子装联设备销售收入 554,060,826.94 元，毛利率 34.54%；半导体专用设备销售收入 23,693,454.09 元，毛利率 49.60%；光电显示设备销售收入 100,533,541.42 元，毛利率 20.87%。感谢您的关注和支持！</p> <p><b>4、在半导体专用设备领域有哪些关键技术突破？</b></p> <p><b>朱玺先生：</b>尊敬的投资者，您好！公司半导体专用设备业务基于热工领域的核心关键技术，已实现关键突破，目前研制生产了多款具有一定技术壁垒的国产空白的半导体热工设备，能够应用于多种先进封装工艺，为国内外大型封测厂商提供产品和服务，并具备为客户提供不同制造工艺设备的定制能力。公司半导体专用设备产品迄今已累计交付及服务客户约 48 家，包括下游典型核心封测厂商客户，并获得客户的认可、验收及复购。感谢您的关注和支持！</p> <p><b>5、目前公司半导体设备国产化进展如何？</b></p> <p><b>吴思远（Wu Siyuan）先生：</b>尊敬的投资者，您好！公司半导体专用设备业务基于热工领域的核心关键技术，已实现关键突破，目前研制生产了多款具有一定技术壁垒的国产空白的半导体热工设备，能够应用于多种先进封装工艺，为国内外大型封测厂商提供产品和服务，并具备为客户提供不同制造工艺设备的定制能力。公司半导体专用设备产品迄今已累计交付及服务客户约 48 家，包括下游典型核心封测厂商客户，并获得客户的认可、验收及复购。感谢您的关注和支持！</p> <p><b>6、去年研发投入情况如何？</b></p> <p><b>朱玺先生：</b>尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度研发投入 5,107.85 万元，占营业收入比重为 7.09%、较上年提升 1.51 个百分点。公司继续在电子装联设备的应用性能和技术壁垒提升、光电显示设备产品线拓展、半导体芯片封测设备的产品技术升级等方面开展研发创新并取得积极成果，同时推动了研发成果转化、形成发明专利等知识产权，具体情况详见公司《2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析-4、研发投入”相关内容。感谢您的关注和支持！</p>
---------------------------	---

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>7、对未来几年的展望如何？未来的增长点在哪里？</b></p> <p><b>朱玺先生：</b>尊敬的投资者，您好！公司电子热工设备核心产品获国家工信部“制造业单项冠军产品”认证，系公司领先优势业务、当前营业收入的主要来源，系公司的基本盘。公司光电显示业务、半导体专用设备业务为下游客户提供国产替代产品，近年来持续贡献收入，系公司主营业务的重要组成部分；其中，半导体专用设备业务系公司积极培育发展的战略级业务和收入增长点。近年来随着下游消费电子行业逐步企稳，公司主营业务下游行业景气度有望回升，从而带动电子制造、显示模组制造及相关芯片封装的市场需求。公司将积极把握行业趋势和发展机遇，以进一步提升电子热工产品竞争力、在光电显示市场差异化竞争、促进半导体业务规模扩大为抓手，力争做大、做强主营业务，保障公司长远发展和持续进步。感谢您的关注和支持！</p> <p><b>8、公司在光电显示设备领域的市场地位如何？</b></p> <p><b>朱玺先生：</b>尊敬的投资者，您好！公司光电显示设备为京东方等国产面板厂商供货并实现长年深度合作，系国内光电显示专用设备主要厂商之一。公司光电显示设备产品在多个品类实现进口替代，应用领域覆盖 AMOLED 柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载屏、可穿戴类屏体、光电模组、半导体复合铜片贴合等，积累了丰富的产品技术和场景应用经验，能够满足不同行业客户、不同应用场景、不同载体基础上的多样化需求。感谢您的关注和支持！</p> <p><b>9、未来的利润增长点主要来自于哪些业务或产品？公司如何看待当前市场环境下的机遇与挑战？</b></p> <p><b>朱玺先生：</b>尊敬的投资者，您好！公司电子热工设备核心产品获国家工信部“制造业单项冠军产品”认证，系公司领先优势业务、当前营业收入的主要来源，系公司的基本盘。公司光电显示业务、半导体专用设备业务为下游客户提供国产替代产品，近年来持续贡献收入，系公司主营业务的重要组成部分；其中，半导体专用设备业务系公司积极培育发展的战略级业务和收入增长点。近年来随着下游消费电子行业逐步企稳，公司主营业务下游行业景气度有望回升，从而带动电子制造、显示模组制造及相关芯片封装的市场需求。公司将积极把握行业趋势和发展机遇，以进一步提升电子热工产品竞争力、在光电显示市场差异化竞争、促进半导体业务规模扩大为抓手，力争做大、做强主营业务，保障公司长远发展和持续进步。感谢您的关注和支持！</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年5月6日</p>